

上海硅产业集团股份有限公司

2022年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为28,750.00万元到34,500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加14,138.76万元到19,888.76万元，同比增加96.77%到136.12%。

（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润将实现扭亏为盈，为10,900.00万元到13,080.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加24,063.78万元到26,243.78万元。

（3）本次业绩预告数据系公司初步测算，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2021年年度归属于母公司所有者的净利润：14,611.24万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-13,163.78万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，公司300mm半导体硅片产品的产能持续释放且产品良率、正片率均持续提升，同时得益于市场需求旺盛，公司300mm半导体硅片的产量和销量均持续攀升，使得营业收入和经营利润较2021年同期有较大幅度的增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日